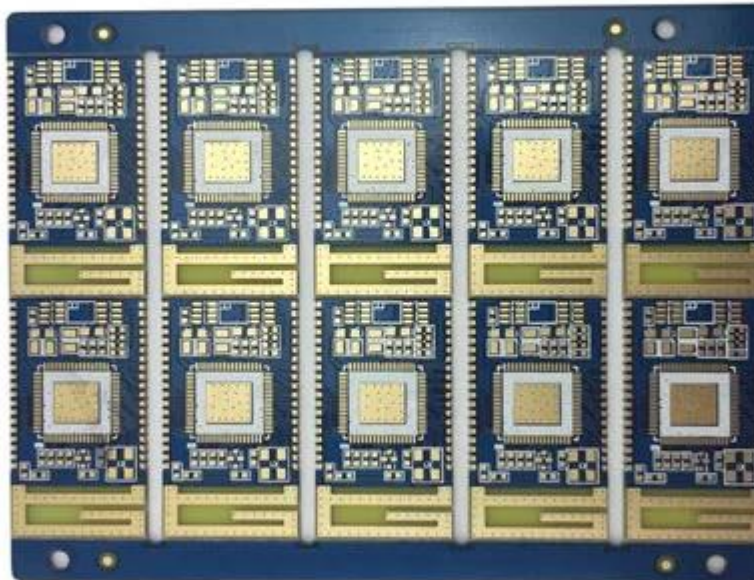


Descripción del producto:
Detalles Rápidos

Lugar de origen	Guangdong China (continental)	Nombre de la marca	O-Leading
Material de base	FR-4, Aluminio	Espesor de cobre	0.5 oz-5 oz
Min. Tamaño del agujero	0.2mm	Min. Grosor de línea	0.2mm
Acabado de superficies aplicable a	inmersión en oro, OSP, HASL sin plomo.	Espesor del tablero personaje	0.1-5mm
certificados	Led, teléfono móvil, aires acondicionados, lavadoras.	Q / CTN	Pcb de control industrial
peso	ISO9001, UL, RoHS, SGS	MOQ	10PCS-100PCS
Número de modelo	0.01kg -5kg	Min. Espaciado entre líneas	10 unids
color	fabricante de pcha de montaje de pcb de banco de potencia	precio	0.2mm
tipo design	azul, rojo, verde, negro.yellow	tamaño	\$ 0.1- \$ 10
	requisito del cliente		0.01m3-10m3

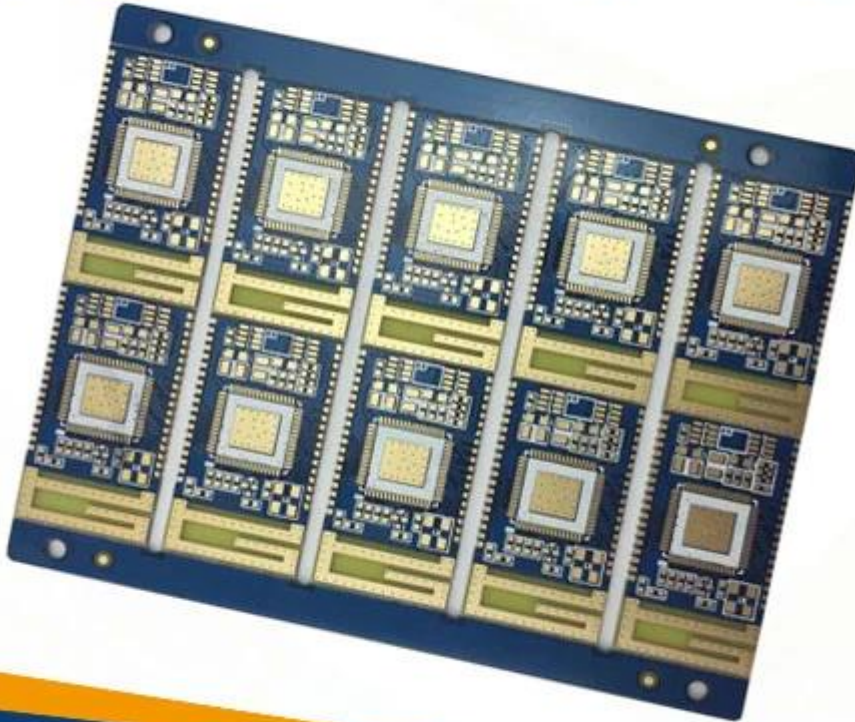
Embalaje y & Entrega

detalles del empaque	16 años de fabricante profesional del tablero del PWB del OEM
Detalle de la entrega	7-12days



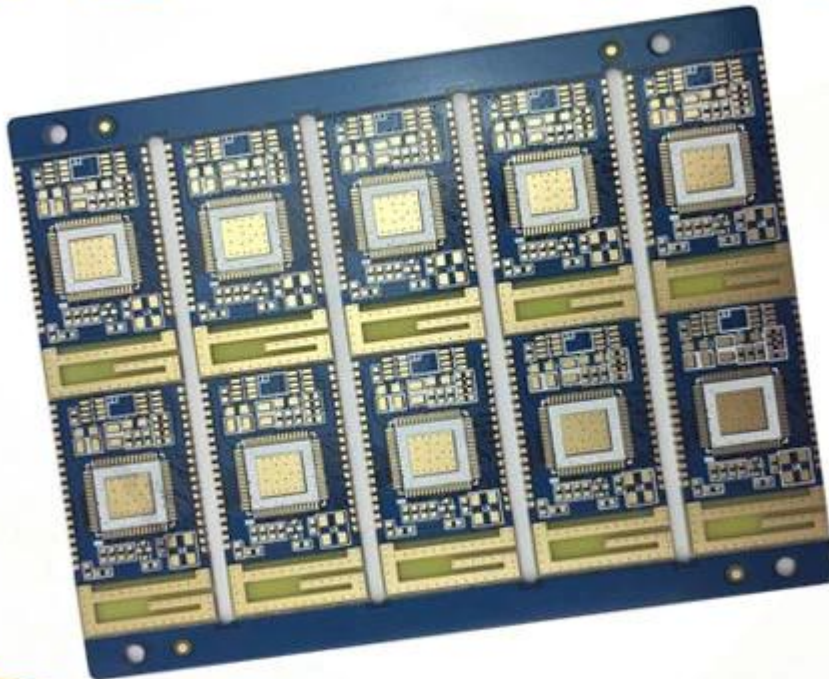
www.o-leading.com

O-LEADING
To Be Reliable, To Be Valuable



www.o-leading.com

O-LEADING
To Be Reliable, To Be Valuable



www.o-leading.com

Proveedor

Fabricante impreso rápido PWB de la placa de circuito, fabricación del PWB de China

Descripción del producto

16 años de fabricación profesional del tablero del PWB del OEM

Ítem	2014		2015 ~ 2016		2017 ~ 2018	
	Volumen	Muestra	Volumen	Muestra	Volumen	Muestra
Recuento de capas	32	42	38	44	42	48
Min Line / espacio (µm)	50/50	40/45	40/45	40/40	35/40	35/35
Agujero de taladro mínimo diámetro (mm)	0.15	0.10	0.15	0.10	0.15	0.10
Relación de aspecto de PTH	14: 1	16: 1	16: 1	18: 1	18: 1	20: 1
N + C + N	4 + C + 4	5 + C + 5	5 + C + 5	6 + C + 6	5 + C + 5	6 + C + 6
Cualquier interconexión de capa	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6
Relleno de placa via	SÍ	-	SÍ	-	SÍ	-
Min. grosor del núcleo (excluir cobre) (µm)	50	40	40	30	40	30
Min. Diámetro de taladro láser (µm)	75	sesenta y cinco	sesenta y cinco	50	50	40
Via enterrado agujero / apilado a través de	SÍ	-	SÍ	-	SÍ	-
Material	FR4, Megtron, Nelco, Rogers, Heavy Copper, etc.					
Condensador integrado PCB	SÍ	-	SÍ	-	SÍ	-
Proceso de superficie	HASL sin plomo, ENIG, OSP, plata de inmersión, lata de inmersión, Destello dorado, chapado en oro, chapado en oro duro selectivo, Máscara de soldadura pelable, tinta al carbono					